Hack Osakaスタートアップ商談会申込書

Hack Osaka 2020に参加する海外スタートアップ等との面談をご希望の方は、以下フォームにご記入のうえ、2020年2月14日（金）17時までに[hackaward2020@urban-ii.or.jp](mailto:hackaward2020@urban-ii.or.jp) までお送りください。

商談会にご参加いただけます場合は、2020年2月20日（木）17時までにメールにて詳細をご案内いたします。

主　　催：国際イノベーション会議Hack Osaka 2020実行委員会

（大阪市、公益財団法人都市活力研究所）

協　　力：日本貿易振興機構（ジェトロ）

面談日時：2020年2月28日（金）10:00-16:45（1社45分）（日英通訳付き）

面談場所：第1会場；大阪イノベーションハブ（OIH）

第2会場；グローバルベンチャーハビット大阪（GVH大阪）

いずれも、グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC 7階

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商談したいスタートアップ | □A-2 SaliCrop  □A-4 Shiok Meats  □A-6 MycoNourish  □A-8 Sea6Energy  □A-10 Smallhold  □M-1 Loktra  □M-4 Kvikoo | □A-3 Embr Labs  □A-5 Kazoo  □A-7 Timekettle  □A-9 Insectta  □M-2 Onsight Tech |
| 貴社名 |  | |
| ウエブサイト |  | |
| 参加者氏名 |  | |
| 連絡先メールアドレス |  | |
| 参加者所属部署・役職 |  | |
| 商談を行う理由 | □1. 投資  □2. 事業買収  □3. 協業、事業連携  □4. 技術的パートナー、共同研究  □5. その他  ＜詳細＞ | |
| 備考時間帯の希望等。ご希望に添えない場合もございます。 |  | |